

TMG 225

TMG 225用于酯化和酯交换反应，添加量0.01-1%，催化剂很容易溶于酯类，反应温度适用于80-240℃。

TMG 225相比于其它类型的DBTL更有优势，因为它有一个更高的锡含量和更高的催化活性。

TMG 225 适用于硅树脂和硅烷的缩聚，特别适用于RTV硅树脂的生产。

储存

TMG 225 可在原包装中至少储存1年。

包装

25kg 塑料桶装

化学性质

分子式	$[(C_4H_9)_2Sn(OOC-C_{11}H_{23})]_2O$
CAS号	3669-02-1
锡含量	$\geq 25.3\%$

物理性质

外观	浅黄色液体
粘度	300±20 mPas
密度 (20℃)	1.15±0.02 g/ml

安全建议

有关信息：

- 按化学品运输规则的分类及标签
- 储存和操作时的保护措施
- 事故和着火时的措施
- 毒性和生态效应

都在安全数据表中列出